This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-215987

(43)Date of publication of application: 08.09.1988

(51)Int.CI

1/20 G21K 4/00

(21)Application number: 62-049769

(71)Applicant: HAMAMATSU PHOTONICS

KK

(22)Date of filing:

04.03 1987

(72)Inventor: ITO MICHIHIRO

YAMAGUCHI MASAHIRO

OBA KOICHIRO

(54) HIGHLY RESOLVABLE SCINTILLATION FIBER PLATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent a luminous efficiency from being reduced by the deliquescence of a columnar crystal scintillator, improve its mechanical strength and facilitate handling by covering the scintillator by a film and fixedly supporting the scintillator.

CONSTITUTION: A columnar crystal scintillator 1 formed on a fiber plate 3 is covered by an organic film 8 and fixedly supported. As the organic film 8, a xylene resin, for example, polyparaxylene.

polymonochloroxylene or the like is used. A water vapor permeability is low due to the film formed by CVD (Chemical Vapor Deposition) method so that the scintillator 1 composed of columnar crystals is not

brought into contact with are and an X-ray

transmittance is high, being able to be used down to a low energy region. Further, in order to prevent a loss from being generated in the amount of emitted light by the phenomenon that the light emitted from the scintillator 1 returns to an input side and emitted outside therefrom, a reflecting mirror (or light absorbing film) 7 is coated on the outer or inner surface of the organic film 8.



[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision

http://www1.ipdl.jpo.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAa25613DA36:... 2002/11/05

Searching PAJ of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(54) EXPOSURE DOSE MEASURING AND CONTROL SYSTEM FOR EACH WORKING PLACE

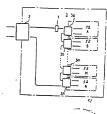
(11) 63-215986 (A) (43) 8.9.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-48697 (22) 5.3.1987

(71) FUJI ELECTRIC CO LTD (72) KATSUNORI AOKI(1)

(51) Int. Cl., G01T1/00

PURPOSE: To enable an exposure dose to be determined for every place (for every job) and more accurate control to be executed by reading information stored in a pocket dosimeter by a reader when a controlled area is left behind. CONSTITUTION: A reader 2 is provided to common for a radiation controlled area. The controlled area is divided into a plurality of working places and setting units 3(3a-3n) are provided in correspondence with the working places. The radiation dose in the controlled area is measured by a pocket dosimeter 1. Radiation exposure dose and working time classified by the working places are stored in the corresponding dosimeter 1 by the setting unit 3 and information stored in the dosimeter 1 is read by the reader 2 when the controlled area is left. Thus, the exposure dose and the working time are measured and controlled for every working place. By storing information on places capable of being entered in the dosimeters 11 in advance or via the reader 2 entrance into unnecessary places is stopped. Further, The setting allowable staying time and allowable exposure dose for every working place, staying time and the exposure dose are restricted.



(54) HIGHLY RESOLVABLE SCINTILLATION FIBER PLATE (11) 63-215987 (A) (43) 8.9.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-49769 (22) 4.3.1987

(71) HAMAMATSU PHOTONICS K.K. (72) MICHIHIRO ITO(2)

(51) Int. Cl*. G01T1/20,G21K4/00

PURPOSE: To prevent a luminous efficiency from being reduced by the deliquescence of a columnar crystal scintillator, improve its mechanical strength and facilitate handling by covering the scintillator by a film and fixedly supporting

CONSTITUTION: A columnar crystal scintillator 1 formed on a fiber plate 3 is covered by an organic film 8 and fixedly supported. As the organic film 8, a xylene resin, for example, polyparaxylene, polymonochloroxylene or the like is used. A water vapor permeability is low due to the film formed by CVD (Chemical Vapor Deposition) method so that the scintillator 1 composed of columnar crystals is not brought into contact with are and an X-ray transmittance is high, being able to be used down to a low energy region. Further, in order to prevent a loss from being generated in the amount of emitted light by the phenomenon that the light emitted from the scintillator 1 returns to an input side and emitted outside therefrom, a reflecting mirror (or light absorbing film) 7 is coated on the outer or inner surface of the organic film 8.





(54) MOUNTING STRUCTURE OF IC CHIP FOR TIMEPIÈCE

(11) 63-215988 (A)

(43) 8.9.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-50584 (22) 5.3.1987 (71) SEIKO EPSON CORP (72) TOSHIMASA IKEGAMI

(51) Int. Cl⁺. G04C3:00,G04C3/14

PURPOSE: To simplify a monoging process, reduce cost and facilitate handling by plane-wise positioning an IC chip and wiring patterns onto a printed circuit board and a main plate and pressing the IC chip by a circuit plate.

CONSTITUTION: A printed circuit board 2 formed with wiring patterns thereon are located on a main plate 1 formed by a synthetic resin. An IC chip 4 with a plurality of terminals formed by gold bump is plane-wise positioned by using angle determining holes formed in the printed circuit board 2 to be located thereon. The wiring patterns of the printed circuit board 2 are opposed to the terminals of the IC thip 4. The sectional positioning of the IC chip 4 is conducted by pressors by using a circuit plate 3 with an elastic portion 3aor a recessed portion 3b. Bent portions 21 are provided on the distal ends of the patterns formed on the printed circuit board 2 and variation in the heights of the humps is adjusted. When the IC chip 4 is not provided with the gold bump, variation in the heights is adjusted by providing the distal ends of the patterns with dowels 2m.







⑩日本国特許庁(TP)

①特許出際公開

[®]公開特許公報(A)

昭63-215987

⑤Int_Cl.*
G 01 T 1/20
G 21 K 4/00

200

3

識別記号

庁内整理番号 B-8406-2G 8406-2G 9公開 昭和63年(1988)9月8日

0.000

等査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②発明の名称 高解像シンチレーションファイバープレート

②特 願 昭62-49769 ②出 願 昭62(1987)3月4日

② 発明者 伊藤 通常

母兒 明 春 山 口 《政 弘

©発明者 大庭 3. → e

①出 願 人 浜松ホトニクス株式会

S代 理 人 弁理士 蛭川 昌信

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会 社内

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会 社内

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会 社内

静岡県浜松市市野町1126番地の I

Sept. 14 99 FH pag = 24

1. 発明の名称

高解像シンチレーションファイバープレート 2. 特許請求の範囲

(1).ファイバーアレートと、協ファイバーアレート上に形成された柱状結晶シンチレータ群から成るシンチレーションファイバーアレートにおいて、柱状結晶シンチレータをフィル上で社優し国 またりしたことを特性とする高新性シンチレーションファイバーアレート

(2) 阿記フィルムがキシレン系出版からなる特 許は宋の疑問第1項記載の高層像シンチレーショ ンファイバープレート。

(3) 刺記フィルムは外面または内面に先温が用 の吸収度または反射版がコーティングされている 特许は次の範囲第1項記載の高層像シンチレーションファイバープレート。

3、発明の評細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はX線像を高層像度で観察するためのシンチレーションファイバープレートに関する。 【従来の技術】

従来、2 次元 X 時夜(数 K e V ~ 音 K e V) を 高解復度で数率するシンチレーションファイバー ブレートは、第4 回に示すように、通常のファイ パープレート上にそのファイバーブレートの持つ ファイバー逐と等して、往状結晶を互いに独立に カブかな隔たりをもたせて起列したものである。 団中、1 はシンチレータ、2 はクラッドガラス、3 は ファイバーブレート、4 はコアガラス、5 は

通常のファイバーアレートのファイバーをはS ~6 m m であらから柱状結晶シンチレータ 1 6 同等のサイズである。柱状結晶の材料に使用対象の X 調の観賞によるが、通常 C » I、N » I が使われる。

第5回は第4回のシンチレーションファイバー ブレートの使用例を示す図であり、6はは似てあ

٥.

(発明が解決すべき問題点)

ところで、シンチレーションファイバープレートの技技技術部に用いられるシンチレータ材料としては耐速したようにCII、Nコーなどがあるい、いずれも相解性を持っている。そして図示したような構造では、一木一本の世技技術を5月四

以下と非常に関く、疑って、全体を機成する技 は高の本数は個大化区になる。例えば、1インチ 注の場合で結晶本数に約500万米程度になる。 全体に一本一本が独立し、空間的に分離している とから結晶の景丁変面機に非常に大きなものと なり、1インチ醛単結晶の場合に比して約40億 にもなる。そのため、空気中に設置したとき、複 経度による発光効率の劣化が開題となる。

素 6 回は不活性ガス中と大気中における発光効 率の経時変化の実験結果を示す図である。

図において、不能性がスとして資素が関系中に 保管した場合には片ど気化はなく、大気中に保管 した場合にはたく4時間で15月間に低下すること が分かる。これは3000 では抗路側に空気が入り 込み結晶を理解させて、発光効率が低下すること による50である。

キこでシンチレータ全体をX線透過性の良い被 線で完全に頂い、空気を完全に温断して視解性は もとより、空気と結晶表面の接触による発光効率 劣化の防止、さらには取り良い島さの向上を図る

本発列は上記問題点を解決するためのもので、 シンチレータの掲昇性による発光効率の低下を助 止すると共に、根据的強度を向止させ取り扱いを 容易にすることが可能な高解像シンチレーション フェイパーブレートを提供することを目的とする。 (問題点を検討するための手段)

そのために本契明の高解像シンチレーションファイバーアレートは、ファイバーアレートと、ほファイバーアレートとに思慮された在校時品シンチレータ男から成るシンチレーションファイバーアレートにおいて、柱状暗品シンチレータテフォ

ルムで被撲し固定支持したことを特徴とする。 (作用)

本発明の高層像シンチレーションファイバーブ レートは、柱状路高シンチレータ群をフィル上で 被関して固定することにより、シンチレータを型 気から運新して裾解するのを防止すると共に、フ ァイバープレート番板方向へはストレスを与えず ミンチチレータを固定支持することができる。 (実施例)

以下、実施例を図面を参照して説明する。

第1回に主発明による高解像シンチレーション ファイバーブレートの一実発剤を示す回で、第1回と同一き号に同一内容を示している。なお回中、1に反射関コーティング、8に有限フィルムである。

図において、有機フィルムをは多々の住状結晶 からなるシンチレーターが空気に触れないように CVD(Chesical Vapoor Deposition) 性に よって形成した被領で、X 縁詰透性が高く、かつ 空気を遂続することができる被闘からなっている。 ごの場合、有限フェルム 8 の内部に受気が入り込まないように真認めるいは不満性がス中においてフェルム形域を行う。 なおプレートの助力面 は高 解 はが 得られるように有限フェルムのコーティング は行わない。この 被限形成により、シンナレーションフェイパープレートを受気中に放置した ときに耐難となる 海解性による 発光効率の劣化を防ぐことができる。

またこの有限フィルムは、完全には重一ではない全てのシンナレータ先端部に固着するので、ファイバーブレート登版の方へはストレスを与えずにこれを固定支持し、成めて高いシンナレータの物度を向上させる限をも遅れている。

 であるため、シンキレータ 1 で発光した光が入力 例に戻り、 せこから外に 村出されてしまい発光量 の頃気を生ずる。また、シンチレーションファイ パープレートに直接光が入射したりすること 内 ずる。せこで有数フィルム 8 の外間あるい は内面 に反射線 7 年をコーティングし、高度シンチレー 夕何に 光を反射させたり、吸いに光吸収数を設け である。

頭2回はキシレン系別線のCVD高等方性を示す図で、図中、11は加熱盤、12は分解炉、1 3は高者盤、14は冷却装置である。

回において、加熱室 1 1 でキシレン A 出版材料 を 150~200で模皮に加熱して具質 落発させ、 分析炉 12で 550~100で構度に加熱昇退し で分子化する。分子化された状態の薄気は 漢者室 計画 14に其型ボンブ側に分子が行うのそ時止す るために設けられているものである。

第3回は第2回の方法により柱状結晶シンチレ

- 夕上に生成されたキシレン系出腺フィルムを示す図で、第1図と同一番号は同一内容を示している。

シンチレータ往状結晶の隙間を宣言等の不落性 ガスで調たすが実空にしてほぼ屋所来を1にして ある。こうすることによりシンチレータとして使 用するC。1、N。1が屋所率がはは1. 1であ るので、シンチレーション先には伏結晶の内面で 反射されてファイバーブレートに到達する。

-)

このようにCVD 性により運奮されたキシレン 来保障の被徴は、無真空に耐え、X 補適適率 にほ ほ100 外であり、また空気や悪気の透過性が極 かて小さいので、シンチレータ性状態品の組解を が今ことができ、また微軟性に使れ、が歴安定性 が会長であるので、シンチレータ性状態品の先端 部を安定的に固定支持することができる。

なお、キシレン系掛路を直接落着して破壊を形成する代わりに、ガラスアレートのような平穏な ものの上に成長させたキシレン系出路線を繋がし てシンチレーションファイバーアレート上にラッ プレ、周辺部を接着剤等で固定するようにしても 出程機が染軟性に使れているので同様の効果が得 られる。

またキシレン系出取以外にも、アルミ等を護毒 して形成してもよく、ただこの場合にキシレン系 出駆に比して住状結晶間の球間が完全に密封され にくいのと、空気 (木分) を通し易いことを考慮 する必要がある。

(発明の効果)

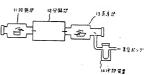
4. 図面の簡単な説明

以上のように本発明によれば、は状場高シッナ レーク男をフィルムで被覆して固定することによ カシンナレータを空気がら完全に協断し、選系に より発光効率が係下するのを防止することができ またファイバープレートの方へストレスを与 大ずに全てのシンナレータは弱森を固定支持す ることができ、その特無機械的検査を向上させて 取りほいを容易にすることが可能となる。

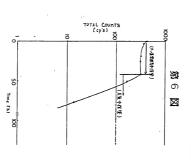
第1回は本発明による高解像シンチレーション ファイバープレートの一実統例を示す図、第2回

特開間63-215982(4)

第2図







はキシレン系出裔のCVD高着方法を示す図、美

3 図は柱状結晶シンチレータ上に生成されたキシ

レン系樹脂フィルムを示す図、第4回は高鮮焦度

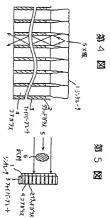
使用例を示す図、第6図は不然性がス中保管と大 気中保管の発光効率の変化を示す図である。 1…シンチレータ、2…クラッドガラス、3…

ファイバープレート、 4 …コアガラス、 5 … X 級、

6… 試料、7…反射設コーティング、8…有数フィルム、11…加熱室、12…分解炉、13…萬

浜松ホトニクス株式会社

秦室、14…冷却装置。



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63215987 A

(43) Date of publication of application: 08 . 09 . 88

(51) Int. CI

G01T 1/20 G21K 4/00

(21) Application number: 62049769

(22) Date of filing: 04 . 03 . 87

(71) Applicant: H

(72) Inventor:

HAMAMATSU PHOTONICS KK

YAMAGUCHI MASAHIRO OBA KOICHIRO

ITO MICHIHIRO

(54) HIGHLY RESOLVABLE SCINTILLATION FIBER PLATE

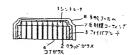
(57) Abstract:

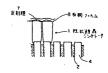
PURPOSE: To prevent a luminous efficiency from being reduced by the deliquescence of a columnar crystal scintillator, improve its mechanical strength and facilitate handling by covering the scintillator by a film and fixedly supporting the scintillator.

CONSTITUTION: A columnar crystal scintillator 1 formed on a fiber plate 3 is covered by an organic film 8 and fixedly supported. As the organic film 8, a xyfene resin, for example, pohyparaxylene, pohymonochloroxylene or the like is used. A water vapor permeability is low due to the film formed by CVD (Chemical Vapor Deposition) method so that the scintillator 1 composed of columnar crystals is not brought into contact with are and an X-ray transmittance is high, being able to be used down to a low energy region. Further, in order to prevent a loss from being generated in the amount of emitted light by the phenomenon that the light emitted from the scintillator 1 returns to an input side and emitted outside therefrom, a reflecting mirror (or light absorbing film) 7 is coated on the outer or inner

surface of the organic film 8.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio





BI

⑩日本国特許庁(IP)

nn 特 許 出 頤 公 開

四公開特許公報(A)

昭63-215987

MInt. Cl.

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月8日

B-8406-2G

等査請求 未請求 発明の数 1 (全4百)

Q発明の名称 高解像シンチレーションフアイバープレート

織別記号

の特 EB ER62-49769*

20出 願 昭62(1987)3月4日 計内

計内

社内

60発明 岩

34

60 幹明 老 弘一郎

浜松ホトニクス株式会

30代 理 人 弁理士 蛭川

本発明はX額像を高解像度で観察するためのシ

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

静岡県浜松市市野町1126番地の1

高解像シンチレーションファイバーブレート

(1) ファイバーブレートと、眩ファイバーブレ ート上に形成された柱状結晶シンテレータ群から 皮るシンチレーションファイバーブレートにおい

て、柱状結路シンチレータをフィルムで被煙し固 定支持したことを特徴とする高解像シンチレーシ * ンファイバーブレート.

(2) 顆記フィルムがキシレン系規則からなる特 許績求の範囲第1項記録の高解像シンチレーショ ンファイバーブレート。

(3)前記フィルムは外面または内面に光遮断用 の吸収展または反射膜がコーティングされている 特許請求の範囲第1項記数の高解像シンチレーシ ョンファイバープレート.

3. 発明の詳細な説明

(座梁上の利用分野)

ンチレーションファイバーブレートに関する。 (従来の技術) 従来、2次元X級像(股K e V ~ 哲K e V) を

高解像皮で観察するシンチレーションファイバー プレートは、第4回に示すように、連常のファイ パープレート上にそのファイバープレートの持つ ファイバー径と等しく、柱状結晶を互いに独立に わずかな親たりをもたせて配列したものである。 図中、1はシンチレータ、2はクラッドガラス、

8 はファイバープレート、(はコアガラス、5 は YMTSS. 通常のファイバープレートのファイバー径は5

~5gmであるから柱状結晶シンチレータ1も同 等のサイズである。往状結晶の材料は使用対象の X額の練習によるが、選常にal、Nalが使わ

第5回は第4回のシンチレーションファイバー プレートの使用剤を示す関であり、6は状態であ

明末は、試問5を透過してプレートに投影されたX級成は、上記せば結晶から成るセウザグメントで 別され、第4回に示すようにあるのセヴグメント アシンチレーション光を生じる。このシンチレーク ロンメテレーション光を生じる。このシンチレーク モファイバープレート3回に設計を扱う返しなか ら伝わり、ファイバープレート3回転部で一部計 は、最終的にフィイバープレート3の出力増に収 かれる。このシンチレーションファイバープレート 対応3本でのシンチレーションファイバープレート 対応3本でのシンチレーションファイバープレート 対応3本でのシンチレーションファイバープレート 対応3本で、一本一本の柱状結システム 対応3本でメメントルールのは状結システムに 対応3本で、10年に対してモダメント 対応3本でよることから、非常に高い空間解像度をデナ こととなる。

(発明が解決すべき問題点)

ところで、シンチレーションファイバーブレートの技技結合低に用いられるシンチレータ材料としては前途したようにColl、Nolなどがある、 が、いずれも端別性を持っている。そして図示したような構造では、一本一本の性技術結びsem 以下と非常に知く、使って、全体を構成する症状 結晶の未数は以大な及になる。例えば、1 インチ 他の場合で結晶本度は約600万本程度になる。 全体は一本一本が独立し、空間的に分離している ことから結晶の示す変面膜は非常に大きなものと なり、1 インチ経巣結晶の場合に比した約40位 にもなる。そのため、空気中に技術したと多、相 解性による発光的率の気化が関連なる。

第6 図は不彷性ガス中と大気中における発光効 車の経時変化の実験結果を示す図である。

図において、不筋性ガスとして資金雰囲気中に保管した場合には見ど戯化はなく、大気中に保管 した場合には見じ戯化はなく、大気中に保管 した場合には34時間で15分裂に応すること が分かる。これは5本のは状態品間に空気が入り 込み結晶を開解させて、発光効率が低下すること によるものである。

そこでシンチレータ金体をX線透過性の良い線 膜で完全に頂い、空気を完全に運断して湯解性は もとより、空気と結晶表面の接触による発光効率 劣化の時止、さらには取り扱い易きの向上を図る

ことが考えられるが、高解像シンチレーションファイパープレートの場合。 結晶一本一本が任 8 m 以下で、長さが数 1 0 0 p m と奔った 叫 く、後・「難越的に極めて起い結晶の異合体であるため、アルミフェイルによる被数とか 8 e 版 を 医狭界しつけるような形の個値はできず、また 実空容易に 製計するものも 質素されているが、 住 状品品の免債を確実に固定することができないために機械的砂度の 皮で固定かるった。

本発明は上記問題点を解決するためのもので、 シンチレータの場解性による発光効率の低下を助 止すると共に、親値的破皮を向止させ取り扱いを 容易にすることが可能な高解像シンチレーション ファイバーブレートを提供することを目的とする。 (問題点を探検するための手段)

そのために本発明の高解像シンチレーションファイバーブレートは、ファイバーブレートと、嫁ファイバーブレートと、取ファイバーブレートと下放された往状球磊シンテレータ票から改名シンチレーションファイバーブレートにおいて、往状球品シンチレータをフィ

ルムで被反し固定支持したことを特徴とする。 (作用)

本発明の高減階とンチレーションファイバープ レートは、住状結局とシチレーク類をフィルムで 被関して間定することにより、シンチレータを受 気から端前して複雑するのを初止すると共に、フ ィバーブレート基板方向へはストレスを与えず にシンチレータを固定支持することができる。 (実施例)

以下、実施例を回覧を参照して説明する。 第1回は本発明による実施をシンチレーション ファイバーブレートの一実施例を示す回で、第3 図と同一番号は四一内容を示している。なお四中、 1は反射限コーティング、8は有視フィルムである。

図において、有限フィルムをは多くの比較結晶 からなるシンテレータ I が空気に触れないように C V D (Chemical Vapour Deposition) 性に よって形成した被戮で、X 機造退性が高く、かつ 空気を強動することができるを観測からなっている。

特開昭63-215987(3)

この場合、 報報フィルム 8 の内部に空気が入り込 まないように真空あるいは不既性ガス中において フィルル形成を行う。 なおプレートの出力関は索 解像が得られるように有職フィルルのコーチィン グは行わない。この被膜形成により、シンチレー ションファイバープレートを空気中に設置したと 8 に問題となる複雑性による先光効率の劣化を約 ぐことができる。

またこの有限フィルムは、完全には面一てはないまたのシンチレーク先体部に固有するので、ファイバーブレート高級の方へはストレスを与えず これを固定支持し、振めて細いシンチレータの 依仮を向上させる他きる緩ねている。

なお取扱フィルム 8 として、例えばボリバラキ シレン、ポリモノクロロキシレン、ポリジクロロ キシレン等のキシレン系制数が型をして、10 p m厚のキシレン系制数フィルムであれば、水蒸気 透過率が非常に低いと共にX減透過率が高て、数 5 = V程度の低エネルギー環域をで使用り載であ 5 ただしこの場合、有額フィルとおが過剰関数

ータ上に生成されたキシレン系出動フィルムを示す図で、第1図と阿一番号は関一内容を示している。

シンナレータは状結晶の球関を宣素等の不活性 がスで満たすか実空にしてはは関折不全)にして ある。こうすることによりシンナレータとして使 別するColl、Nalが顕振率がはほ1.7であ るので、シンチレーション先は彼状結晶の内間で 反射されてファイバープレートに刺達する。

このようにCVD性により医療されたキシレン 来出取の健康は、高真空に耐え、X環連過率はほ ば100分であり、また空気や高気の透透性が経 めて小さいので、シンナレーク社状能品の期所を かくことができ、また配数性に使れ、寸法安定性 が良好であるので、シンチレーク社状能品の完殖 部を安定的に固定支持することができる。

なお、キシレン系樹脂を直接感覚して破験を形成する代わりに、ボラスプレートのような平坦なものの上に成長させたキシレン系樹脂酸を削がしてシンチレーションファイバーブレート上にラッ

であるため、シンチレータ 1 で発光した光が入力 関に戻り、そこから外に射出されてレージョンファイ グリスを性する。また、シンチレージョンファイ ボーブレードに直接光が入射したりすることも生 ずる。そこで有限フィルム8の外間あるいは内面 に反射膜 1 等をコーティングし、可度シンチレー 夕照に光を反射させたり、梁いは充電の間を起け しい。

第2図はキシレン系制度のCVD度者方法を示す図で、図中、11は加熱変、12は分解炉、13は高着変、14は冷却装置である。

図において、加熱室11でキシレン系制設材料 を150~200で程度に加熱して非事業免させ、 分解炉12で550~100で程度に加熱界場して分子化する。分子化された状態の頭がは環境室 13を裏紙にすることにより展帯する。なお治却 数度14年変更メンブ間に分子が行くのそ初止す るために段けられているものである。

プし、周辺部を接着刑等で固定するようにしても 樹脂製が柔軟性に優れているので同様の効果が得

第3回は第2回の方法により往状結晶シンテレ

またキシレン系制数以外にも、アルミ等を譲奪 して形成してもよく、ただこの場合はセシレン系 研算に比して住状時品間の設問が完全に密封され (いのと、空気 (水分)を通し易いことを考慮 する必要がある。

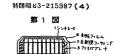
(発明の効果)

6 n z .

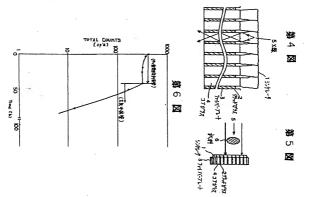
以上のように本発明によれば、柱状結構シンチ レータ再をフィルムで検討して固定することによ りシンチレータを重気から完全に違原し、関係に り発売効率が低下するのを約止することができ る。またファイパープレートのガヘストレスを与 大ずに全てのシンテレータ柱状結晶を固定支持す ることができ、その結果機能的独定を向上させて 取り扱いを容易にすることが可難となる。 4、図面の概念が展り、

第1回は本発明による高解像シンチレーション ファイバーアレートの一実施例を示す図、第2回 はキンレン系出数のCV D 配電方法を示す回、京 3 図は社び結晶シンチレーチ上に生成されたキシレン系型設定、ルルを示す回、京 4 図は高解体 政 用シンチレーションファイベーブレートの原図回、 京 5 図はシンチレーションファイベーブレートの 使用例を示す回、第 6 図は不形性ガス中位者と大 ス中位者の発光効率の変化を示す図である。 1 ・・シンチレータ、2 ・・シッドガラス、3 ・・ ファイバーブレート、4 ・・コフガラス、5 ・・ 末続 6 ・・ 試知、7 ・・ 反対関コーチェング、8 ・・ 末続フィルム、11 ・ 一加熱強、12 ・・分解炉、13 ・ 再 看覧、14 ・ 本的数量。

出 職 人 族松ホトニクス株式会社 代 現 人 弁理士 蛭 川 昌 ft







7,5

四特 報(B2) 平5-39558 許 \sim

Mint. Cl. 3 G 01 T 1/20

为群。

識別記号

庁内整理番号 СВ 7204-2G 7204-2C

発明の数 1 (全5頁)

60発明の名称 高解像シンチレーションファイバーブレート

> の特 頭 昭62-49769

69公

開 昭63-215987

❷出

頤 昭62(1987)3月4日

@昭63(1988)9月8日

@発明者 14 涌 浩 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

伊発 H ΕŢ 引. 静岡県浜松市市野町1126番地の1

浜松ホトニクス株式会

(72)発 大 庭 引, —— 部

静岡県浜松市市野町1126番地の1

浜松ホトニクス株式会

补内

勿出 顧 人 浜松ホトニクス株式会 7+

静岡県浜松市市野町1126番地の1

何代・理 人 弁理十 蛭川 息信 審 杏 官 ᇷ 井

7

の特許請求の範囲

1 フアイパープレートと、該フアイパープレー ト上に形成された柱状結晶シンチレータ群から成 るシンチレーションフアイバープレートにおい て、柱状結晶シンチレータをフィルムで被覆し固 5 定支持したことを特徴とする高解像シンチレーシ ヨンフアイパープレート。

2 前記フイルムがキシレン系樹脂からなる特許 請求の範囲第1項記載の高解像シンチレーション フアイパープレート。

3 前記フイルムは外面または内面に光遮断用の 吸収膜または反射膜がコーティングされている特 許請求の範囲第1項記載の高解像シンチレーショ ンフアイバープレート。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はX線像を高解像度で観察するためのシ ンチレーションフアイパーブレートに関する。 〔従来の技術〕

解像度で観察するシンチレーションファイバーブ レートは、第4図に示すように、通常のフアイバ

ーブレート上にそのフアイバーブレートの持つフ アイバー径と等しく、柱状結晶を互いに独立にわ ずかな隔たりをもたせて配列したものである。図 中、1はシンチレータ、2はクラッドガラス、3 はフアイバーブレート、4はコアガラス、5はX 線である。

2

通常のフアイバーブレートのフアイバー径は5 ~6μmであるから柱状結晶シンチレータ1も同等 のサイズである。柱状結晶の材料は使用対象のX 10 線の線質によるが、通常CsI、NaIが使われる。

第5図は第4図のシンチレーションファイパー プレートの使用例を示す図であり、6 は試料であ **5.**

例えば、試料6を透過してブレートに投影され 15 たX線像は、上記柱状結晶から成るセグメントに 分割され、第4図に示すように各々のセグメント でシンチレーション光を生じる。このシンチレー ション光の一部はまず柱状結晶シンチレータ1中 をフアイバーブレート3側に反射を繰り返しなが 従来、2次元X線像(数KeV~百KeV)を高 20 ら伝わり、フアイパーブレート3の端部で一部反 射ロスを受けながらファイバープレート3に入射 し、最終的にブアイパーブレート3の出力端に現 われる。このシンチレーションフアイバーブレー トは第4図に示すように、一本一本の柱状結晶と 対応するフアイバーが各々独立してセグメントを 形成することから、非常に高い空間経像度を示す こととかる。

〔発明が解決すべき問題点〕

ところで、シンチレーションフアイバーブレー トの柱状結晶部に用いられるシンチレータ材料と · しては前述したようにCsI、NaIなどがあるが、 いずれも潮解性を持つている。そして図示したよ 10 〔作用〕 うな構造では、一本一本の柱状結晶は6µm以下と 非常に細く、従つて、全体を構成する柱状結晶の 本数は膨大な数になる。例えば、1インチ径の場 合で結晶本数は約600万本程度になる。全体は一 本一本が独立し、空間的に分離していることから 15 アイバーブレート基板方向へはストレスを与えず 結晶の示す表面積は非常に大きなものとなり、1 インチ径単結晶の場合に比して約40倍にもなる。 そのため、空気中に放置したとき、潮解性による 発光効率の劣化が問題となる。

率の経時変化の実験結果を示す図である。

図において、不活性ガスとして窒素雰囲気中に 保管した場合には殆ど変化はなく、大気中に保管 した場合には24時間で15%程に低下することが分 結晶を潮解させて、発光効率が低下することによ ろものである。

そこでシンチレータ全体をX線透過性の良い被 膜で完全に覆い、空気を完全に遮断して潮解性は 劣化の防止、さらには取り扱い易さの向上を図る ことが考えられるが、高解像シンチレーションフ アイバーブレートの場合、結晶一本一本が径6μm 以下で、長さが数10~数100㎞と非常に細く、従 め、アルミフオイルによる被膜とかBe板を直接 押しつけるような形の保護はできず、また真空容 器に収納するものも提案されているが、柱状結晶 の先端を確実に固定することができないために機 板的強度の点で問題があった。

本発明は上記問題点を解決するためのもので、 シンチレータの湖解性による発光効率の低下を防 止すると共に、機械的強度を向上させ取り扱いを 容易にすることが可能な高解像シンチレーション フアイバーブレートを提供することを目的とす る。

[問題点を解決するための手段]

そのために本発明の高解像シンチレーションフ 5 アイパープレートは、フアイパープレートと、該 フアイバーブレート上に形成された柱状結晶シン チレータ群から成るシンチレーションファイバー プレートにおいて、柱状結晶シンチレータをフィ ルムで被覆し固定支持じたことを特徴とする。

本発明の高解像シンチレーションフアイバーブ レートは、柱状結晶シンチレータ群をフイルムで 被覆して固定することにより、シンチレータを空 気から遮断して潮解するのを防止すると共に、フ にシンチレータを固定支持することができる。

以下、実施例を図面を参照して説明する。

(実施例)

第1図は本発明による高解像シンチレーション 第6図は不活性ガス中と大気中における発光効 20 フアイバーブレートの一実施例を示す図で、第3 図と同一番号は同一内容を示している。なお図 中、7は反射膜コーテイング、8は有機フィルム である。

図において、有機フィルム8は各々の柱状結晶 かる。これは各々の柱状結晶間に空気が入り込み 25 からなるシンチレータ 1 が空気に触れないように CVD(Chemical Vapour Deposition) 法によっ て形成した被膜で、X線透過性が高く、かつ空気 を遮断することができる被膜からなつている。こ の場合、有機フィルム8の内部に空気が入り込ま もとより、空気と結晶表面の接触による発光効率 30 ないように真空あるいは不活性ガス中においてフ イルム形成を行う。なおブレートの出力面は高解 像が得られるように有機フイルムのコーテイング は行わない。この被膜形成により、シンチレーシ ヨンフアイバーブレートを空気中に放置したとき つて機械的に極めて弱い結晶の集合体であるた 35 に問題となる潮解性による発光効率の劣化を防ぐ ことができる。

> またこの有板フイルムは、完全には面一ではな い全てのシンチレータ先端部に固着するので、フ アイパープレート基板の方へはストレスを与えず 40 にこれを固定支持し、極めて細いシンチレータの **強度を向上させる働きも兼ねている。**

なお有殻フイルム8として、例えばポリパラキ シレン、ポリモノクロロキシレン、ポリジクロロ ・キシレン等のキシレン系樹脂が望ましく、10_μm

厚のキシレン系樹脂フイルムであれば、水蒸気透 過率が非常に低いと共にX線透過率が高く、数百 eV程度の低エネルギー領域まで使用可能である。 ただしこの場合、有機フイルム8が透明薄膜であ るため、シンチレーターで発光した光が入力側に 戻り、そこから外に射出されてしまい発光量の損 失を生ずる。また、シンチレーションフアイバー プレートに直接光が入射したりすることも生ず る。そこで有機フィルム8の外面あるいは内面に 側に光を反射させたり、或いは光吸収膜を設けて 外部からの直接光を遮断したりすることが望まし

第2図はキシレン系樹脂のCVD蒸着方法を示 す図で、図中、11は加熱室、12は分解炉、1 15 3は蒸着室、14は冷却装置である。

図において、加熱室11でキシレン系樹脂材料 を150~200℃程度に加熱して昇蘿蒸発させ、分解 炉12で550~700℃程度に加熱昇温して分子化す にすることにより蒸着する。なお冷却装置14は 真空ボンプ側に分子が行くのを防止するために設 けられているものである。

第3図は第2図の方法により柱状結晶シンチレ す図で、第1図と同一番号は同一内容を示してい 5.

シンチレータ柱状結晶の隙間を窒素等の不活性 ガスで満たすか真空にしてほぼ屈折率を1にして 用するCsI、NaIが屈折率がほぼ1.7であるので、 シンチレーション光は柱状結晶の内面で反射され てフアイバープレートに到達する。

1

このようにCVD法により蒸着されたキシレン ほ100%であり、また空気や蒸着の透過性が極め て小さいので、シンチレータ柱状結晶の潮解を防 ぐことができ、また柔軟性に優れ、寸法安定性が 良好であるので、シンチレータ柱状結晶の先端部 を安定的に固定支持することができる。

なお、キシレン系樹脂を直接蒸着して被膜を形 成する代わりに、ガラスブレートのような平坦な ものの上に成長させたキシレン系樹脂膜を剝がし てシンチレーションフアイパープレート上にラッ プレ、周辺部を接着剤等で固定するようにしても 樹脂膜が柔軟性に優れているので同様の効果が得 られる。

またキシレン系樹脂以外にも、アルミ等を蒸煮 反射膜7等をコーテイングし、再度シンチレータ 10 して形成してもよく、ただこの場合はキシレン系 樹脂に比して柱状結晶間の隙間が完全に密封され にくいのと、空気(水分)を通し易いことを考慮 する必要がある。

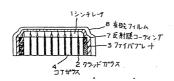
[発明の効果]

以上のように本発明によれば、柱状結晶シンチ レータ群をフイルムで被覆して固定することによ りシンテレータを空気から完全に遮断し、激解に より発光効率が低下するのを防止することができ る。またファイバーブレートの方へストレスを与 る。分子化された状態の蒸気は蒸着室13を室温 20 えずに全てのシンチレータ柱状結晶を固定支持す ることができ、その結果機械的強度を向上させて 取り扱いを容易にすることが可能となる。 図面の簡単な説明

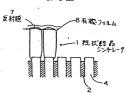
第1図は本発明による高解像シンチレーション ータ上に生成されたキシレン系樹脂フィルムを示 25 フアイパープレートの一実施例を示す図、第2図 はキシレン系樹脂のCVD蒸着方法を示す図、第 3 図は柱状結晶シンチレータ上に生成されたキシ レン系樹脂フイルムを示す図、第4図は高解像度 用シンチレーションフアイバープレートの断面 ある。こうすることによりシンチレータとして使 30 図、第5図はシンチレーションフアイパープレー トの使用例を示す図、第6図は不活性ガス中保管 と大気中保管の発光効率の変化を示す図である。 1 ······シンチレータ、 2 ······クラッドガラス、 3……ファイバーブレート、4……コアガラス、 系樹脂の被腹は、高真空に耐え、X線透過率はほ 35 5 ······X線、6 ······試料、7 ······反射腹コーティ ング、8有機フイルム、11加熱室、1

置。

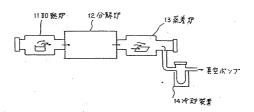
第1図



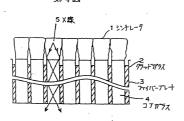
第3図



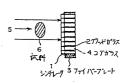
第2図



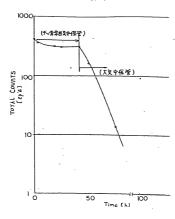
열 / 図



第5図



第6図



- 19 Japan Patent Office (JP)
- 11 Laid-Open Patent Specification
- 12 Patent Application Laid Open(A)
- S63-215987
- 51 Int.Cl.4
- G 01 T 1/20
- G 21 K 4/00

Identification code

Filing number within Office: B-8406-2G

8406-2G

43 Date: September 8, 1988

Request for Examination: Not requested

No. of inventions: 1

4 pages

72

54 Name of the Invention: High Resolution Scintillation Fibre Plate

21 Patent application S62-49769

Inventor: Masahiro YAMAGUCHI

72 Inventor: Michihiro ITOH

- 22 Date: March 4, 1987
- c/- Hamamatsu Photonics K. K.
 - 1126-1 Ichinocho, Hamamatsu, Shizuoka Prefecture
- c/- Hamamatsu Photonics K. K.

 1126-1 Ichinocho, Hamamatsu, Shizuoka Prefecture

- 72 Inventor: Koichiro OHBA
 - c/- Hamamatsu Photonics K. K.
 - 1126-1 Ichinocho, Hamamatsu, Shizuoka Prefecture
- 71 Applicant: Hamamatsu Photonics K. K.
 - 1126-1 Ichinocho, Hamamatsu, Shizuoka Prefecture
- 74 Attorney: Akinobu HIRUKAWA

Description

1. Name of Invention

High Resolution Scintillation Fibre Plate

- 2. Claims
- (1) A high-resolution scintillation fibre plate comprising a fibre plate and a group of column crystal scintillators formed on this fibre plate, wherein said column crystal scintillators are covered, fixed and supported by a film.
- (2) The high-resolution scintillation fibre plate according to claim 1 wherein said film is a xylene resin film.
- (3) The high-resolution scintillation fibre plate according to claim 1 wherein an absorptive membrane or reflective membrane coating for blocking light is applied to either the outer or inner surface of said film.
 - Detailed Description of the Invention (Industrial application)

The present invention relates to a scintillation plate

for observing X-ray images under high resolution.

(Prior art)

On conventional scintillation fibre plates used to observe two-dimensional X-ray images (from a few KeV to a hundred KeV) at high resolutions, as shown in Figure 4, column crystals the same size as the diameter of the fibres on the ordinary fibre plate are arranged separately with very slight gaps between them. In the figure, 1 represents a scintillator, 2 the clad glass, 3 the fibre plate, 4 the core glass, and 5 the X-ray.

Because the diameter of fibres on an ordinary fibre plate is between 5 and 6 μm , one column crystal scintillator 1 is this same size. Normally CaI or NaI is used as the material for the column crystals but other materials may be used depending on the reason for use and on the quality of the X-ray.

Figure 5 shows an example of the use of the scintillation fibre plate shown in Fig. 4. 6 represents the specimen.

For example, the X-ray that passes through specimen 6 and is then projected onto a plate, is split into segments created by the above column crystals. Then, as shown in Fig. 4, scintillation light is produced by each segment. Part of this scintillation light is firstly transmitted within the column crystal scintillator as it is repeatedly reflected on the fibre plate 3 side. At the end of fibre plate 3, the

scintillation light is injected onto fibre plate 3 with partial reflection loss and finally, it appears on the output end of the fibre plate 3. As shown in Fig. 4, individual column crystals and corresponding fibres are arranged separately on this scintillation fibre plate to form segments and therefore, extremely high space resolution is achieved.

(Problems to be Solved by the Invention)

As discussed above, the materials used for scintillators in the column crystal part of the scintillation fibre plate include CaI and NaI, both of which have deliquescence. In the structure shown in the figure, each column crystal is extremely thin at 6 µm. Accordingly, a huge number of column crystals is required to make up the whole. For example, approximately 6 million crystal rods are required for a one-inch diameter. Because each rod stands independent from the others and physically separated from them, the total crystal surface area is extremely large at approximately 40 times the crystal surface area of a one-inch diameter crystal. Therefore, the deliquescence causes a deterioration of light emission efficiency when the crystals are exposed to air.

Figure 6 shows the results of an experiment relating to changes over time in light emission efficiency within non-volatile gas and air environments.

In the figure, there was almost no change when the crystals were stored in non-volatile nitrogen, but there was a

deterioration of approximately 15% over 24 hours when stored in air. This is because air enters all the spaces between each crystal causing deliquescence of the crystals and therefore lowering light emission efficiency.

Therefore, the entire scintillator is completely covered with a highly X-ray permeable cover that completely shields the crystals from the air, preventing deliquescence of course, and also deterioration in the light emission efficiency caused by contact between air and the crystal surface. This probably also improves the ease with which the crystals can be handled. However, in the case of a high-resolution scintillation fibre plate, each crystal has a diameter of 6 µm or less and is between a few 10 and a few 100 µm in length. Accordingly, it is a mechanically extremely weak collection of crystals and therefore its shape cannot be protected as it would be with an aluminium foil coating or a direct Be plating. In addition, while there have been proposals to store the scintillator in a vacuum container, the tips of the column crystals cannot be accurately fixed and therefore a problem of mechanical strength arises.

The present invention solves the above problems. It prevents any drop in light emission efficiency caused by scintillator deliquescence and also provides a high-resolution scintillation fibre plate that improves mechanical strength and simplifies handling.

(Means for Solving the Problems)

Therefore, the high-resolution scintillation plate according to the present invention comprises a fibre plate and a group of column crystal scintillators formed on this fibre plate. The column crystal scintillators are covered with a film, fixed and supported.

(Functions)

By coating and fixing the group of column crystal scintillators on a high-resolution scintillation fibre plate with a film, the scintillators are shielded from air and deliquescence is prevented. This enables scintillators to be fixed and supported without placing stress on the fibre plate substrate.

(Embodiment)

An embodiment of the present invention will be explained with reference to figures.

Figure 1 shows an embodiment of a high-resolution scintillation fibre plate according to the present invention.

Numbers used in this diagram represent the same parts as shown by those same numbers in Figure 3. In the figure, 7 represents a reflective film coating and 8 an organic film.

In the figure, organic film 8 is formed by chemical vapour deposition (CVD) so that the scintillator 1, comprising multiple column crystals, does not come into contact with air. It is formed from a film that is highly X-ray permeable and

provides a shield against air. Here, organic film 8 is formed in a vacuum or in a non-volatile gas to ensure that no air enters inside it. The output surface of the plate is not coated with organic film to ensure that high resolution can be obtained. Formation of this coating can prevent any deterioration in light emission efficiency caused by deliquescence, which is a problem when a scintillation fibre plate is left in air.

This organic film is affixed to all scintillator tips, which are not completely uniform, and so these scintillators can be fixed and supported without placing stress on the fibre plate substrate. This improves the strength of the extremely thin scintillators.

Preferable organic films 8 include, for example, xylene resins such as polyparaxylene, polymonochloroxylene, and polydichloroxylene. A xylene resin film of 10 µm in depth allows extremely little permeation of water vapour but good X-ray permeation and can be used in areas of low energy, as low as a few hundred eV. Note however, that because the organic film 8 is a thin, transparent film, the light emitted by scintillator 1 returns to the input side and is projected from there to the outside, resulting in loss of emitted light. Also, direct light may be injected onto the scintillation fibre plate. Therefore, it is preferable to coat the outer or inner surface of organic film 8 with a reflective layer 7 that

reflects light back onto the scintillator. Alternatively, a light absorption membrane that shields the plate from direct external light can be provided.

Figure 2 shows the CVD method used for xylene resin. In the figure, 11 is a heating chamber, 12 a cracking furnace, 13 a deposition chamber, and 14 cooling apparatus.

In the figures, the xylene resin material is heated in heating chamber 11 to between 150°C and 200°C at which point it is made to sublimate and evaporate. In cracking furnace 12 it is further heated to between 550°C and 700°C and converted into molecules. The vapour in the state of molecules is deposited by cooling it to room temperature in deposition chamber 13. The cooling apparatus 14 is provided to prevent molecules from travelling towards the vacuum pump.

Figure 3 shows the xylene resin film generated on the column crystal scintillator using the method shown in Fig. 2. Numbers used in this diagram represent the same parts as shown by those same numbers in Figure 1.

By creating a vacuum in the spaces between the scintillator column crystals, or by using a non-volatile gas such as nitrogen to fill these spaces, a refractive index of 1 is obtained. Because the refractive index of the CaI or NaI used as the scintillator is approximately 1.7, this ensures that the scintillation light reaches the fibre plate after reflection by the inner surface of the column crystals.

Thus, the xylene resin coating deposited using CVD withstands a high vacuum and its X-ray permeability is almost 100%. Also, because air and vapour can hardly penetrate the coating, deliquescence of the scintillator column crystals is prevented. The scintillator is also very flexible and its dimensions are very stable. Thus, the tips of the scintillator column crystals can be fixed and supported with stability.

Instead of forming a coating by direct deposition of a xylene resin, the same effect can be achieved by peeling off and lapping onto a scintillation plate a xylene resin film that has been grown on something flat, such as a glass plate. The periphery of the film can be fixed using an adhesive to make a very flexible resin film.

Also, instead of using a xylene resin, a film can be formed by deposition of aluminium, for example. However, if this method is used, consideration needs to be given to the ease with which air (moisture) can enter the scintillator as, compared to when a xylene resin is used, it more difficult to completely seal the gaps between the column crystals.

(Effect of the Invention)

The present invention as described above can completely shield a scintillator from air by covering and fixing a group of column crystal scintillators with a film. Any drop in light emission efficiency caused by deliquescence can be prevented. Also, all scintillator column crystals can be fixed and

supported without placing stress on the fibre plate. As a result, mechanical strength is improved, as is the ease with which the scintillator can be handled.

4. Brief Explanation of the Drawings

Figure 1 shows an embodiment of a high-resolution scintillation fibre plate according to the present invention; Figure 2 shows a CVD method used for xylene resin; Figure 3 shows a xylene resin film generated on a column crystal scintillator; Figure 4 is a cross-section of a scintillation fibre plate used for high resolutions; Figure 5 shows an example in which a scintillation fibre plate is being used; and Figure 6 shows the changes in light emission frequency when a scintillator is stored in either a non-volatile gas or in air.

- 1 Scintillator
- 2 Clad glass
- 3 Fibre plate
- 4 Core glass
- 5 X-ray
- 6 Specimen
- 7 Reflective film coating
- 8 Organic film
- 11 Heating chamber
- 12 Cracking furnace
- 13 Deposition chamber
- 14 Cooling apparatus

Applicant: Hamamatsu Photonics K. K.

Attorney: Akinobu HIRUKAWA

Figure 1

- 1 Scintillator
- 8 Organic film
- 7 Reflective film coating
- 3 Fibre plate
- 2 Clad glass
- 4 Core Glass

Figure 2

- 11 Heating chamber
- 12 Cracking furnace
- 13 Deposition chamber

Vacuum pump

14 Cooling apparatus

Figure 3

- 7 Reflective film
- 8 Organic film
- 1 Column crystal scintillator

Figure 4

- 5 X-ray
- 1 Scintillator
- 2 Clad glass
- 3 Fibre plate
- 4 Core glass

Figure 5

- 6 Specimen
- 1 Scintillator
- 2 Clad glass
- 4 Core glass
- 3 Fibre plate

Figure 6

upper Japanese part : (Stored in nitrogen)

lower Japanese part:(Stored in air)